

第13届中国金刚石相关材料及应用学术会议通知（第二轮补充通知）



第13届中国金刚石相关材料及应用学术会议定于**2019年7月12-15日**在福建省泉州市召开。会议旨在为超硬材料及相关领域的专家、学者、技术人员及企业家等提供相互学习和交流的平台，围绕中国超硬材料的现状和发展等问题展开广泛深入的讨论，共同研讨超硬材料行业的未来发展趋势与方向，加强国内同行业之间的相互了解与合作，为我国超硬材料行业的发展不断注入创新思维与发展动力，共同促进我国超硬材料及相关产业的蓬勃发展。

我们热忱欢迎相关领域的专家、学者、技术人员及企业家等参加这次学术盛会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议主、协办单位

主办单位：华侨大学脆性材料产品智能制造技术国家地方联合工程研究中心
中国机床工具工业协会超硬材料分会
国家特种矿物材料工程技术研究中心
吉林大学超硬材料国家重点实验室

协办单位：《超硬材料工程》期刊
广西超硬材料重点实验室
《金刚石与磨料磨具工程》期刊

二、大会组织委员会

名誉主席：邹广田 田永君

主 席：徐西鹏 吕智 刘冰冰 闫宁

执行主席：黄辉 谢志刚 李红东 林峰

委 员：（按姓氏笔划为序）

马琰铭、王明智、王艳辉、王秦生、王裕昌、尹育航、方啸虎、方海江、邓福铭、
占志斌、卢灿华、卢学军、朱品文、刘一波、刘旭辉、李正时、李志宏、李 颖、
何 志、庞爱红、侯俊彦、黄莹华、任海霞、冯海洲、陆振勤、邱新国、吴建中、

张飞虎、张旺玺、张延军、张绍和、张相法、郭 桦、姜志刚、贺跃辉、贺端威、
栗正新、黄水利、崔祥仁
秘 书 长：黄国钦 孙兆达
副秘书长：吴跃勤 蒋燕麟

三、会议内容

本次会议就超硬材料/制品及相关原辅材料的发展现状、行业需求与发展趋势在学术研究与产业实践的层面上进行广泛而深入的探讨与交流，突出学术研究与生产实践的结合，为产业的升级换代、结构转型及创新发展提供交流平台。会议将邀请业内知名专家/学者及具有行业代表性的大型企业的企业家、科技人员做专题报告，展示行业的最新技术成果、发展现状和未来趋势；并为超硬材料及制品的热点问题与科学前沿等方面的交流研讨，提供视野开阔的交流平台，共同促进我国超硬材料及相关行业的蓬勃发展。

四、会议代表报到有关事宜

- 1、会议时间：2019 年 7 月 12 日至 7 月 15 日
- 2、报到时间：2019 年 7 月 12 日全天
- 3、报到及会议地址：泉州 丰泽区 刺桐南路西侧 129 号 泉州悦华酒店
- 4、回执要求：请参会代表于 6 月 25 日前务必将会议回执通过传真或电子邮件发至会务组，以便提前预定客房。6 月 25 号以后，如有需要，会务组可以帮助协调。

五、会议日程

7 月 12 日	代表报到
7 月 13 日	大会开幕式、学术报告
7 月 14 日	学术报告、闭幕式
7 月 15 日	技术参观、代表离会

六、会议费 包括注册费、资料费、餐费（不含住宿费）。

标准费用：现场缴费 1800 元/人；提前汇款（请 6 月 30 日前汇至）1700 元/人；
学生费用：1300 元/人（注册时请出示学生证）。

汇款信息

单位名称：厦门国际会展中心有限公司

开 户 行：兴业银行厦门东区支行

账 号：129 500 100 100 152 509

注：汇款时请注明单位全称、姓名及备注（汇第 13 届金刚石会议费），汇款后发
邮件或传真告知组委会。

七、征稿范围及要求

针对超硬及相关材料的研究、应用、现状与发展趋势，征文范围如下：

1. 超硬材料合成及性能表征；
2. 超硬材料相关的各类材料、制品、工具及应用；
3. 超硬薄膜及纳米材料；
4. 超硬材料相关仪器、设备及技术；
5. 新型超硬材料及超硬功能陶瓷、热电等材料设计、制备及应用。
6. 金刚石半导体材料与器件

凡未在国内外学术刊物或会议上发表过的论文均可投稿，会议现接收论文摘要和全文。优秀论文将安排在《超硬材料工程》、《金刚石与磨料磨具工程》杂志上发表。论文及摘要用 Word 文档排版（A4 页面：页边距：上 2.5cm、下 2.0cm、左 2.5cm、右 2.0cm），内容包括：题目（加粗楷体三号字），作者、单位、联系电话、地址、邮编（均为楷体小四号字），摘要、正文及图表和参考文献（均为楷体五号字）等。摘要不得少于 300 字。请您于百忙中抽出宝贵时间撰写摘要和论文,于 6 月 25 日前将论文全文用电子邮件传送至 diamond_hqu@hqu.edu.cn。

参考文献格式如下：

[1] 张三，李四，等. 国内外金刚石进展[J]. 杂志名称，年，卷（期）：页码。

投稿者请注明是否做口头报告，做口头报告者须准备**PowerPoint**（报告时间：大会邀请报告20-25 分钟；口头报告10-15 分钟）。投报稿件经组委会讨论遴选后，通知稿件报告人。关于邀请报告，将在第三轮通知发布。我们热忱欢迎业内及相关领域的专家、学者、技术人员及企业家参加这次学术盛会，感谢您对我们工作的支持！热切期盼我们相聚在美丽的泉州，并请诸位相互转告，携手共聚。有关会议的其它事项，将在后续的会议通知及相关网站上发布，敬请关注。

请参会代表于 **6 月 25 日前将参会回执**通过电子邮件或传真发至组委会。

会务联系人：

吴跃勤 电话：18850576737

尹方辰 电话：18159284929,

伍伯妍 电话：18850573086, 0592-6162359

传真：0592-6162359

Email: diamond_hqu@hqu.edu.cn

“第13届中国金刚石相关材料及应用学术会议”大会组织委员会

组委会地址：福建省厦门市集美大道668号华侨大学，

华侨大学脆性材料产品智能制造技术国家地方联合工程研究中心，邮编361021

大会组织委员会

2019年6月18日

第 13 届中国金刚石相关材料及应用学术会议回执

姓 名		年 龄		性 别		职务职称	
单位名称						邮 编	
联系地址							
电 话				手 机			
是否做口头报告			E-mail				
住宿 房间类型	高级大床房（单早，380 元/间晚）			（ ） 间			
	高级双床房（双早，430 元/间晚）			（ ） 床位（同意拼房选此项）			
				（ ） 间			
	商务大床房（单早，430 元/间晚）			（ ） 间			
	商务双床房（双早，460 元/间晚）			（ ） 床位（同意拼房选此项）			
				（ ） 间			
接车站点	请选择您的到达接车站点（务必方框内勾选确认） <input type="checkbox"/> 泉州动车站 <input type="checkbox"/> 晋江机场 <input type="checkbox"/> 厦门机场						
车次/班次 及到达时间	火车车次/飞机航班号（ ） 预计到达时间 7 月 12 日 ____ 时 ____ 分，同行人数（ ） 人。						
返程时间 及站点	返程时间将在报到时登记						
注册费发票信息内容							
名称			纳税人识别号				
地址、电话	开发票若需要就请填写，不需要无需填写		开户行及账号		开发票若需要就请填写，不需要无需填写		

注：1、请认真填写各项内容，以便于快速传递信息和资料。

2、请参会代表务必于 6 月 25 日前将会议回执通过电子邮件或传真发至会务组，以便提前预定客房（无会议回执者届时无法保证安排住宿）

组委会邮箱：diamond_hqu@hqu.edu.cn，传真：0592-6162359

泉州悦华酒店 地址：福建省泉州市丰泽区 刺桐南路西侧 129 号

第 13 届中国金刚石相关材料及应用学术会议 校企交流会

为了响应相关企业的需求，本次会议拟增加校企交流模块，以增进企业与高校的相互了解，促进相互交流。各参会企业和高校代表可就成果推荐，技术交流等方面进行深入探讨。各参会单位可以进行一个 5 分钟的发言，赞助商时间为 15 分钟。请有意向的企业和高校踊跃报名，并填写以下回执。

第 13 届中国金刚石相关材料及应用学术会议 校企交流会 参加回执

姓 名		年 龄		性 别		职务职称	
单位名称						手机	
交流题目							

注：1、请认真填写各项内容，以便于快速传递信息和资料。

2、请参会代表于 6 月 25 日前将校企交流会参加回执会议回执通过电子邮件或传真发至会务组，组委会邮箱：diamond_hqu@hqu.edu.cn，传真：0592-6162359
泉州悦华酒店 地址：福建省泉州市丰泽区 刺桐南路西侧 129 号

交通路线:

(1) 晋江国际机场

出租车: 车程约 25 分钟, 40 元左右;

(2) 泉州动车站:

出租车: 车程约 30 分钟, 50 元左右;

(3) 厦门高崎国际机场

1. 出租车: 车程约 90 分钟, 200 元左右;

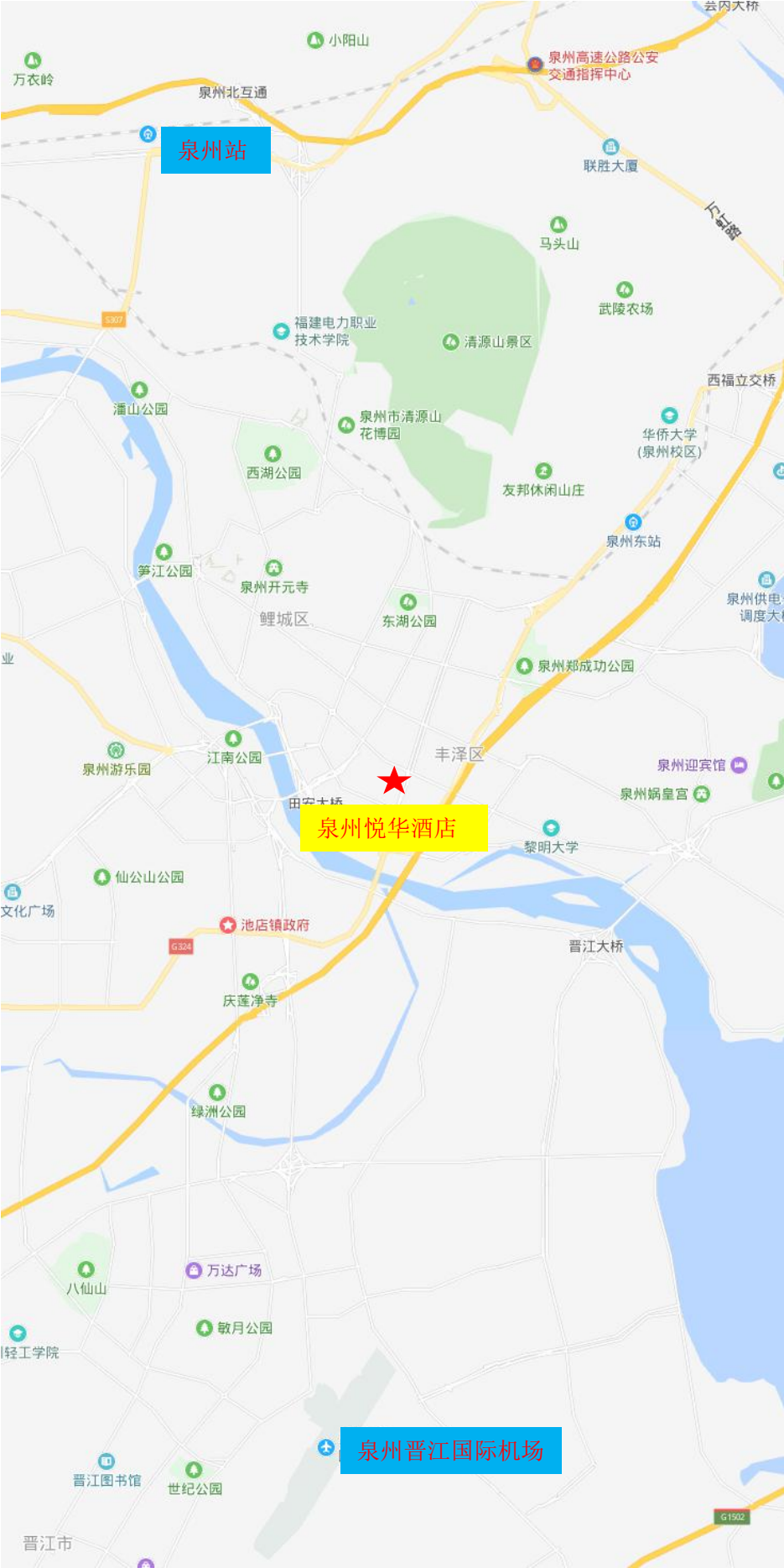
2. 厦门空港快线 机场大巴 晋江线

机场发车: T4 候机楼--T3 候机楼--晋江佰翔世纪酒店(世纪大道 388 号)

发车时间: 10:00、12:00、14:00、16:00、18:30、20:30。

车 程 约 80 分钟, 35 元/人

到达晋江佰翔世纪酒店之后再打出租车: 车程约 30 分钟, 40 元左右。



附件：

大会赞助：

赞助单位可在会议现场进行企业宣传、产品广告。有意者请与组委会（吴跃勤 18850576737）联系。

赞助形式如下：

- 展位: 3000 元/个